

惠州回收Anpec 茂达电子可上门

产品名称	惠州回收Anpec 茂达电子可上门
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

产品详情

小外形封装。表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L字形）。材料有塑料和陶瓷两种。另外也叫SOL（Small Out-Line L-leaded package）、DFP（dual flat package）、SOIC（small out-line integrated circuit）、DSO（dual small out-line）国外有许多半导体厂家采用此名称。

SOP除了用于存储器LSI外，也广泛用于规模不太大的ASSP等电路。在输入输出端子不超过10~40的领域，SOP是普及广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm，引脚数从8~44。

随着SOP的发展逐渐派生出了：

引脚中心距小于1.27mm的SSOP（缩小型SOP）；

L78L12ABD-TR

LF33CV

SM2T3V3A

STBP120AVDK6F

LF33CDT-TR

DA112S1RL

HSP061-4M10

M95160-WMN6TP

VN7050AJTR

LSM6DS3TR

L78M05CDT-TR

LF33ABDT-TR

STLM20DD9F

LM317D2T-TR

STL8N6F7

ESDA6V1SC6

M24LR04E-RMN6T/2

LF120CDT-TR

M24LR04E-RDW6T/2

STM6510SCACDG6F

LM135Z

ST1S32PUR

VN7016AJTR

LM217MDT-TR

TDA7377

M24C64-FMC6TG

M95010-WMN6TP

L78M08ABDT-TR

L7812ABV

LM2901YDT

LM135

MUN5211T1G

M24C02-FDW6TP

TS3431ILT

FDV303

STX616-AP

ESDA14V2L

ULN2003D1013TR

ST25DV04K-IER6T3